

证券代码：301666

证券简称：大普微

公告编号：2026-010

深圳大普微电子股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司苏州大普微电子科技有限公司（以下简称“苏州大普”）、成都大普微聚科技有限公司（以下简称“成都大普”）、南京大普信息技术有限公司（以下简称“南京大普”）、浙江大普信息技术有限公司（以下简称“浙江大普”）以增资或提供借款的方式用于实施“下一代主控芯片及企业级SSD研发及产业化项目”以及“企业级SSD模组量产测试基地项目”。具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳大普微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕97号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,362.1636万股，发行价格为人民币46.08元/股，募集资金总额201,008.50万元，扣除相关发行费用13,129.51万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币187,878.99万元。上述募集资金已于2026年4月10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕105号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金存放银行已签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司将在募集资金到账后的一个月

内尽快与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	下一代主控芯片及企业级 SSD 研发及产业化项目	95,828.37	95,828.37
2	企业级 SSD 模组量产测试基地项目	21,956.86	21,956.86
3	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合计		187,785.22	187,785.22

三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的情况

公司募投项目“下一代主控芯片及企业级 SSD 研发及产业化项目”的实施主体为公司及全资子公司苏州大普、成都大普、南京大普，募投项目“企业级 SSD 模组量产测试基地项目”的实施主体为全资子公司浙江大普。为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不超过 6.1 亿元募集资金一次或分次逐步向募投项目实施主体苏州大普、成都大普、南京大普、浙江大普增资（含出资）或提供借款的方式以实施募投项目，金额分别为：成都大普不超过 2.4 亿元，苏州大普不超过 1.3 亿元，南京大普不超过 2,000 万元，浙江大普不超过 2.2 亿元。增资（含出资）或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。

公司董事会授权公司管理层或其授权代理人在所明确的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定募集资金的具体投入方式（增资（含出资）或提供借款）及投入的具体时间，以及办理上述事项具体工作及后续相关事宜。

四、增资或借款对象基本情况

（一）苏州大普

公司名称	苏州大普微电子科技有限公司
成立时间	2021 年 11 月 8 日
注册资本	2,600 万元人民币

法定代表人	黄运新		
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号国华大厦 A601		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息安全设备销售；工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；信息系统运行维护服务；科技推广和应用服务；技术进出口；货物进出口；计算器设备制造；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	本次增资前后，公司均持有苏州大普 100%的股权		
主要财务数据	项目（万元）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	20,872.38	20,101.83
	负债总额	14,582.15	14,320.47
	净资产	6,290.23	5,781.36
	项目（万元）	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
	营业收入	0	2,582.76
	净利润	-24.85	-777.67

（二）成都大普

公司名称	成都大普微聚科技有限公司		
成立时间	2022 年 7 月 18 日		
注册资本	200 万元人民币		
法定代表人	陈祥		
注册地址	四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 1 栋 9 楼 1 号		
经营范围	一般项目：软件开发；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	本次增资前后，公司均持有成都大普 100%的股权		
主要财务数据	项目（万元）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	21,174.11	20,680.29
	负债总额	18,889.19	18,634.00
	净资产	2,284.92	2,046.29

	项目（万元）	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
	营业收入	0	1,798.62
	净利润	-71.77	-1,018.14

（三）南京大普

公司名称	南京大普信息技术有限公司		
成立时间	2020年6月24日		
注册资本	1,000万元人民币		
法定代表人	杨亚飞		
注册地址	南京市江宁区天骄路100号江苏南京侨梦苑A栋7层707-710		
经营范围	一般项目：软件开发；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；集成电路芯片及产品制造；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	本次增资前后，公司均持有南京大普100%的股权		
主要财务数据	项目（万元）	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	7,849.04	7,508.71
	负债总额	5,995.49	5,791.48
	净资产	1,853.55	1,717.23
	项目（万元）	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
	营业收入	0	40.52
	净利润	-61.32	-282.70

（四）浙江大普

公司名称	浙江大普信息技术有限公司		
成立时间	2024年7月10日		
注册资本	2,000万元人民币		
法定代表人	李金星		
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创业路2号6号楼228室		
经营范围	一般项目：软件开发；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；集成电路芯片及产品制造；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
股权结构	本次增资前后，公司均持有浙江大普100%的股权		

主要财务 数据	项目（万元）	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	1,217.79	1,230.02
	负债总额	999.00	1,005.03
	净资产	218.79	224.99
	项目（万元）	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
	营业收入	0	0
	净利润	-6.20	-20.51

五、本次增资或提供借款以实施募投项目的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及全资子公司苏州大普、成都大普、南京大普、浙江大普已对募集资金进行了专用账户存储，公司与保荐机构、募集资金存放银行已签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司将在募集资金到账后的一个月内尽快与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、本次增资或提供借款以实施募投项目对公司的影响

公司本次使用部分募集资金对全资子公司苏州大普、成都大普、南京大普、浙江大普增资（含出资）或提供借款，是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资（含出资）或提供借款以实施募投项目。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：大普微使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目无异议。

八、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、保荐机构出具的《国泰海通证券股份有限公司关于深圳大普微电子股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日